附件 1

**半导体所科研用房装修改造申请单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申 请 人 |  | 申请时间 |  |
| 装修地点 | 准确的楼号及房间号 | | | 联系电话 |  |
| 经费来源 | 支出课题号 | 预算金额 |  | 施工期限 |  |
| 施工单位 | 具备相应的施工资质的单位 | | | | |
| 装修改建内容说明：  填写要求：   1. 应填写改造的专业及做法（水、电气、门窗、粉刷、地面、吊顶、通风等）； 2. 压力容器、气体管道、工艺排风等涉及安全、环保方面； 3. 改造的工程量，主要设备应提供具体数量及规格（例如：配电柜的数量高规格）； 4. 改造内容复杂的可另附文字说明或图纸进行说明； 5. 净化实验室改造应提供改造图纸。   负责人签字：课题组长或实验室主任 日 期： | | | | | |
| 基建园区处意见一：（房屋结构安全性、方案合理性、及预算）  签 字： 日 期： | | | | | |
| 基建园区处意见二：（消防、环保、水、电、气管线）  签 字： 日 期 | | | | | |
| 财务资产处：（对支出课题经费核验）      签 字： 日 期： | | | | | |